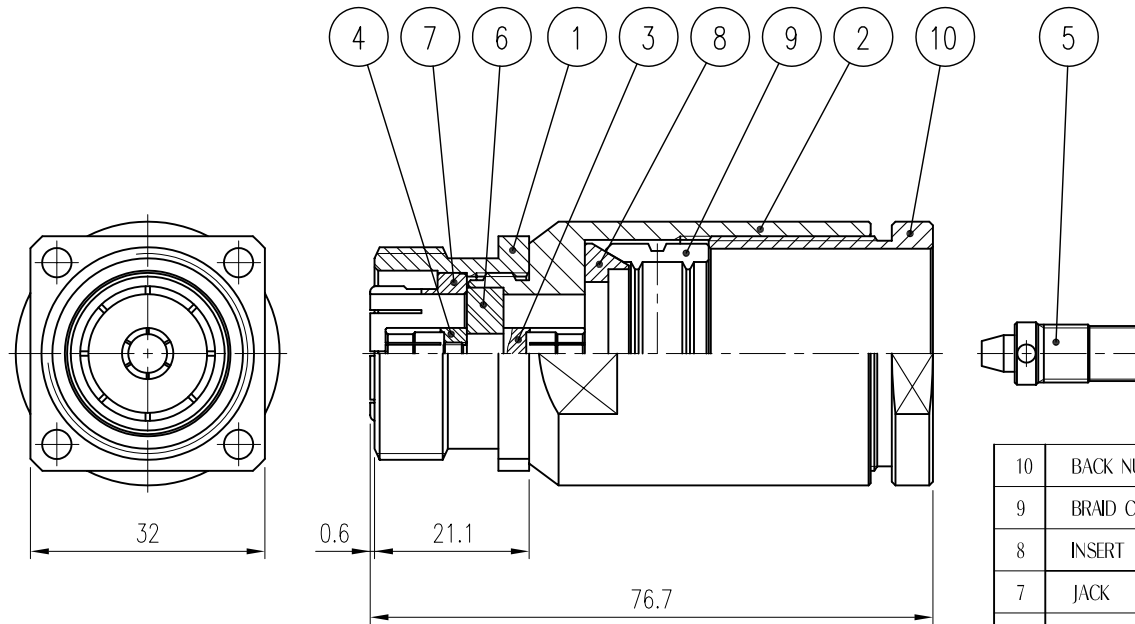


수 정 내 용										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
가공														
ST(기준)														
ST(개선)														



10	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00013-135/1 (P5005)
9	BRAID CLAMP	2	MBsBD	Nickel Plate	DIS00018-135/1 (M5004)
8	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00017-135/1 (M5003)
7	JACK	1	MBsBD	Nickel Plate	DJA00061-135/1 (J5004)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00807-N/1 (H5040)
5	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00832-135/1 (E5041)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00854-1345/1 (E5040)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00853-1345/1 (E5039)
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01050-135/1 (D5046)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01057-135/1 (D5045)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1996. 12. 7.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	감도				도명 7/16"DIN-J-H4-3-7/8"		
	재도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 CN00587-7/1	
보호피막처리	적도	1/1	단위	mm		중량	
					K318-213-000		